МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ МЕТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Сформулирована математическая модель процесса затвердевания металла с учетом неравновесности протекающего процесса и конечной скорости фазового перехода. С помощью численных методов выполнен сравнительный анализ известной модели теплопроводности и модели с учетом параметров состояния среды. Проведена оценка влияния параметров состояния среды на течение процесса теплопроводности.

В настоящее время в технике все большее применение находят материалы с особыми физическими свойствами, обусловленными их внутренней структурой. К ним относятся аморфные металлы [1, 2], а также металлы с особым строением кристаллической решетки [3]. В зависимости от состава и термообработки эти материалы проявляют различные свойства.

Один из способов получения аморфных металлов — их закалка из жидкого состояния. При этом скорость охлаждения играет очень важную роль. Она должна быть такой, чтобы затвердевание расплава происходило быстрее образования кристаллической структуры. Некоторые виды металлов с особым строением кристаллической решетки могут быть получены также при высоких скоростях охлаждения. Это связано с тем, что при определенной скорости охлаждения расплава возможно появление специфической кристаллической структуры.

Методы закалки из жидкого состояния имеют несколько разновидностей. В данной работе для нас представляют интерес методы распыления расплава и кавитации, применяемые для производства порошков. С помощью этих методов получают не только аморфные, но и кристаллические порошки. Возможность получения аморфной или кристаллической структуры зависит от скорости охлаждения расплава. Для аморфных материалов это, как правило, 10^4-10^6 K/c и выше. Для кристаллических порошков — порядка 10^3-10^4 K/c.

Это лишь некоторые примеры задач, в которых возникает потребность в математическом моделировании процессов затвердевания в условиях высокоинтенсивного охлаждения. В связи с высокой интенсивностью тепловых процессов, происходящих в рассматриваемых задачах, возникает вопрос об учете конечной скорости протекания физических процессов в материале при математическом моделировании таких процессов и проектировании установок для получения указанных материалов. В настоящей работе рассматривается математическая модель процесса теплопроводности, учитывающая неравновесность протекающего процесса и конечную скорость фазового перехода. Работа посвящена сравнению известной модели теплопроводности и модели с учетом параметров состояния среды, а также оценке влияния этих параметров на процесс теплопроводности.

Уравнение теплопроводности, учитывающее фазовый переход в среде. При построении математических моделей процесса затвердевания воспользуемся классической моделью Стефана, для которой характерно задание постоянной температуры на границе фазового перехода. Будем считать, что затвердевание расплава происходит при заданной постоянной температуре фазового перехода T^* . При этом происходит выделение скрытой теплоты фазового перехода Q^* . Также положим, что конвективный перенос в среде отсутствует.

Пусть фазовый переход происходит на границе раздела фаз S = S(t), где t — время. Эта граница разделяет всю расчетную область Ω на две подобласти. В дальнейшем индексом "+" будем обозначать величины, соответствующие жидкой фазе, а индексом "—" — твердой фазе.

В связи с тем, что фазовый переход сопровождается выделением/поглощением теплоты и на границе фазового перехода происходит скачкообразное изменение теплофизических свойств материала, на этой границе имеет место разрыв термодинамических параметров процесса. Поэтому на границе фазового перехода должны выполняться условия сопряжения, называемые условиями Стефана [4–8]. Это условие неразрывности температуры

$$[T(P,t)] = 0, \quad P \in S$$

и условие для нормальной составляющей вектора плотности теплового потока

$$\left[-\lambda \frac{\partial T}{\partial \mathbf{n}}\left(P,t\right)\right] = \rho Q^* D, \quad P \in S.$$
(1)

Здесь $[\cdot] = (\cdot)^+ - (\cdot)^-$ означает скачок функции при переходе через поверхность разрыва со стороны твердой фазы на сторону жидкой фазы; п — единичный вектор нормали к поверхности *S*, направленный в сторону ее движения; $\lambda(T)$ — теплопроводность материала; $\rho(T)$ — плотность материала; D — модуль нормальной скорости движения границы фазового перехода.

Рассмотрим, в общем случае, многомерную задачу. При формулировке уравнения теплопроводности с учетом фазового перехода целесообразно воспользоваться методами сквозного счета, т.е. без явного выделения границы фазового перехода. Поэтому математическую модель процесса будем строить в обобщенной формулировке.

В простейшем случае обобщенное уравнение теплопроводности имеет вид [4, 6-8]

$$\rho \tilde{c} \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \left(\lambda \nabla T \right), \tag{2}$$

где $\tilde{c}(T)$ — эффективная теплоемкость,

$$\tilde{c}(T) = c(T) - Q^* \delta(T - T^*); \qquad (3)$$

c(T)— удельная массовая теплоемкость материала; $\delta(T-T^*)$ — дельтафункция.

Уравнение теплопроводности (2) приемлемо для описания медленно протекающих процессов. В случае высокоинтенсивного процесса оно нуждается в уточнении.

Поскольку состояние рассматриваемой термодинамической системы быстро изменяется во времени, то рассматриваемый термодинамический процесс является неравновесным. Поэтому для учета неравновесности процесса введем в рассмотрение термодинамическую температуру $\Phi(M,t), M \in \Omega$, которая совпадает с абсолютной, если скорость изменения Φ стремится к нулю. Термодинамическая температура служит мерой средней кинетической энергии движения молекул в неравновесном процессе.

В реальном процессе затвердевания расплава кристаллизация материала не происходит мгновенно. Введем в рассмотрение параметр порядка χ , учитывающий конечную скорость фазового перехода. Полагаем, что $\chi = 1$ в жидкой фазе и $\chi = 0$ в твердой.

Изменение введенных параметров состояния описывается соответствующими кинетическими уравнениями. В линейном приближении примем следующий вид кинетических уравнений:

для термодинамической температуры [9]

$$\tau_T \dot{\Phi} = \bar{\Phi} - \Phi, \tag{4}$$

для параметра порядка [10]

$$\tau_S \dot{\chi} + \chi = \eta \left(T - T^* \right), \tag{5}$$

где τ_T — время релаксации параметра Φ , обратно пропорциональное частоте собственных колебаний молекул в неравновесном процессе; $\bar{\Phi}$ — равновесное значение этого параметра; τ_S — время релаксации параметра χ ; $\eta (T - T^*)$ — функция Хевисайда. Решение уравнения (4) имеет вид

$$\Phi = \bar{\Phi} - \int_{0}^{t} \exp\left(-\frac{t-\tau}{\tau_{T}}\right) \frac{\partial \bar{\Phi}}{\partial \tau} d\tau.$$

Решение уравнения (5) различно для случаев монотонно возрастающей и убывающей температуры. Поскольку в данной работе интерес представляет процесс охлаждения, то ограничимся лишь случаем монотонно убывающей температуры; при этом решение уравнения (5) имеет вид

$$\chi = 1 - \left(1 - \exp\left(-\frac{t - t^*}{\tau_S}\right)\right) \eta \left(T^* - T\right),\tag{6}$$

где t^* — время начала фазового перехода, соответствующее достижению температурой значения T^* .

Поскольку термодинамическая температура совпадает с абсолютной, если скорость ее изменения стремится к нулю, то в условиях термодинамического равновесия $\bar{\Phi} = T$. Тогда

$$\Phi = T - \int_{0}^{t} \exp\left(-\frac{t-\tau}{\tau_T}\right) \frac{\partial T}{\partial \tau} d\tau.$$
 (7)

Представим объемную плотность свободной энергии в виде

$$\rho A(T, \Phi) = \rho \left(B(T) + B_1(T, \Phi) \right).$$

При температуре $T_{\rm e} = {\rm const}$ естественного состояния термодинамической системы $B(T_{\rm e}) = 0, B_1(T_{\rm e}, T_{\rm e}) = 0$. Тогда массовая плотность энтропии выражается соотношением

$$h = -\frac{\partial A}{\partial T} = -\frac{dB}{dT} - \frac{\partial B_1}{\partial T}.$$
(8)

Поскольку затвердевание жидкости сопровождается выделением определенного количества теплоты, то можно считать, что на S имеется поверхностный тепловой источник с некоторой мощностью q_S . Тогда для всей расчетной области Ω можем записать закон сохранения энергии в виде [6]

$$\rho T \frac{\partial h}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \delta_S q_S. \tag{9}$$

Здесь слагаемое $\delta_S q_S$ представляет собой объемную мощность поверхностного источника теплоты, а δ_S — поверхностная δ -функция, определяемая так, что для любой функции f(M) справедливо соотношение

$$\int_{\Omega} \delta_{S} f(M) \, d\Omega = \int_{S} f(M) \, dS$$

Из (9) с учетом (8) получим

$$-\rho T \left(\frac{d^2 B}{dT^2} + \frac{\partial^2 B_1}{\partial T^2}\right) \frac{\partial T}{\partial t} - \rho T \frac{\partial^2 B_1}{\partial T \partial \Phi} \frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q} + \delta_S q_S.$$

Положим $c = -T (d^2 B/dT^2 + \partial^2 B_1/\partial T^2) = -T \partial^2 B_1/(\partial T \partial \Phi)$. Тогда, используя закон теплопроводности Фурье $\mathbf{q} = -\lambda \nabla T$, а также представление термодинамической температуры (7), получим уравнение теплопроводности в следующем виде:

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\rho c}{\tau_T} \int_0^t \exp\left(-\frac{t-\tau}{\tau_T}\right) \frac{\partial T}{\partial \tau} d\tau = \nabla \left(\lambda \nabla T\right) + \delta_S q_S.$$
(10)

Вместо условия Стефана (1) с учетом параметра χ имеем

$$\left[-\lambda \frac{\partial T\left(P,t\right)}{\partial \mathbf{n}}\right] = \rho Q^* D\chi, \quad P \in S.$$
(11)

Разность нормальных составляющих q^- и q^+ векторов плотности теплового потока (соответственно отводимого от поверхности фазового перехода *S* и подводимого к этой поверхности) равна мощности поверхностного источника теплоты q_S :

$$q^- - q^+ = q_S.$$

Поскольку направления векторов плотности теплового потока q^- и q^+ противоположны направлению нормали **n** к *S*, то с учетом соотношения (11) из последнего равенства получаем

$$q_S = \rho Q^* D \chi. \tag{12}$$

Покажем [6], что

$$\delta_S D = \delta \left(T - T^* \right) \frac{\partial T}{\partial t}.$$
(13)

Вблизи границы фронта кристаллизации введем локальную ортогональную систему координат (x', y', z'), метрические коэффициенты которой равны единице. В этих новых координатах поверхностная δ -функция δ_S есть $\delta_S = \delta (x' - x'_0)$, где уравнение $x' = x'_0$ определяет границу S. Аналогично для скорости движения свободной границы имеем D = dx'/dt. Условие $T(M, t) = T^*$, $M \in S(t)$ соответствует тому, что в новых координатах T = T(x', y', z', t), $T(x'_0, y', z', t) = T^*$. С учетом этого получаем выражение (13).

Тогда уравнение теплопроводности (10) с учетом (6), (12) и (13) примет вид

$$\rho \tilde{c}_S \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\rho c}{\tau_T} \int_0^t \exp\left(-\frac{t-\tau}{\tau_T}\right) \frac{\partial T}{\partial \tau} d\tau = \nabla \left(\lambda \nabla T\right), \qquad (14)$$

где $\tilde{c}_S(T)$ — эффективная теплоемкость,

$$\tilde{c}_{S}(T,t) = c(T) - Q^{*} \left\{ 1 - \left[1 - \exp\left(-\frac{t - t^{*}}{\tau_{S}}\right) \right] \eta(T^{*} - T) \right\} \delta(T - T^{*}).$$
(15)

Постановка модельной задачи. При исследовании процессов получения аморфных или кристаллических материалов методами распыления расплава и кавитации можно выделить процесс затвердевания капли расплава, падающей на охлажденную подложку. Поскольку целью настоящей работы является сравнение различных моделей процесса затвердевания, то в качестве модельной была рассмотрена следующая задача: допустим, что каплю расплава шарообразной формы радиусом R₀ положили на твердую подложку. Эта капля под действием сил поверхностного натяжения начинает растекаться по подложке и в итоге принимает некоторую форму. Положим, что капля начинает затвердевать после того, как она примет эту форму. В связи с этим данная задача разбивается на 2 подзадачи: поиск равновесной формы капли жидкости, которую она примет под действием сил поверхностного натяжения, находясь в поле силы тяжести, и определение температурного поля в процессе затвердевания капли в отсутствие движения в жидкой фазе.

Рассмотрим каплю расплава алюминия. Объем капли $V_0 = 32\pi/3 \text{ мм}^3$. Материал капли изотропен. Теплофизические характеристики материала (плотность ρ , удельная массовая теплоемкость c и теплопроводность λ) зависят от температуры T и приведены в табл. 1. Температура плавления алюминия $T^* = 933 \text{ K}$, удельная теплота фазового перехода $Q^* = 380000 \text{ Дж/кг}$. Температура в начальный момент времени $T_0 = 1100 \text{ K}$. Температура подложки $T_{\Pi} = 300 \text{ K}$. Ввиду высокой интенсивности теплообмена с подложкой, теплообменом с окружающей средой можно пренебречь.

Таблица 1

<i>Т</i> , К	$ ho$, кг/м 3	λ , Bt/(M·K)	<i>с</i> , Дж/(кг·К)	
200	2750	201	850	
300	2703	207	900	
400	2670	213	948	
500	2645	222	993	
600	2620	233	1041	
700	2600	251	1088	
800	2570	271	1135	
900	2540	282	1183	
1000	2400	150	1085	
1100	2350	120	1050	

Теплофизические свойства алюминия

Подзадача поиска равновесной формы капли жидкости рассмотрена отдельно. При решении задачи был использован принцип минимума



Рис. 2. Пространственная расчетная область

свободной энергии [11]. Он заключается в том, что при постоянных температуре и объеме физически наблюдаемой конфигурацией будет та, для которой свободная энергия минимальна. Поскольку данная задача непосредственно не касается цели исследования данной работы, опустим ее рассмотрение. Приведем лишь результат ее решения. На рис. 1 представлена половина осевого сечения капли.

Итак, мы имеем задачу расчета температурного поля в области Ω (рис. 2). Здесь S_1 — поверхность капли, контактирующая с окружающей средой, S_2 — поверхность капли, контактирующая с подложкой. Поскольку область Ω осесимметричная, то можем ввести цилиндрическую систему координат (r, φ, z) .

Поставим начальное и граничные условия для уравнений (2) и (14) в области Ω . Начальное условие (при t = 0) зададим в виде

$$T(M,0) = T_0(M), \quad M \in \Omega,$$

где $T_0(M)$ — известная функция.

Ввиду высокой интенсивности теплообмена с подложкой задача рассмотрена в предположении о том, что поверхность, контактирующая с окружающей средой, теплоизолирована и излучение в окружающую среду отсутствует. Тогда граничные условия можно записать в виде

$$P \in S_1: \quad \frac{\partial T(P,t)}{\partial \mathbf{n}} = 0;$$

$$P \in S_2: \quad T(P,t) = T_{\pi},$$

где \mathbf{n} — нормаль к поверхности S_1 .

Температура в любом осевом сечении расчетной области полностью определяется двумя координатами r и z. Поэтому вместо про-



Рис. 3. Плоская расчетная область

странственной расчетной области Ω можно рассматривать симметричную половину *F* осевого сечения области Ω (рис. 3).

Начальное и краевые условия для плоской области *F* примем в следующем виде:

 $T(M,0) = T_0, \quad M \in F,$ $P \in l_1: \quad \frac{\partial T(P,t)}{\partial \mathbf{n}} = 0;$ $P \in l_2: \quad T(P,t) = T_{\mathrm{II}},$

где l_1 состоит из двух частей: части границы области F, соответствующей части границы S_1 области Ω , и части, соответствующей оси симметрии области Ω , а l_2 есть часть границы области F, соответствующая части границы S_2 области Ω .

Некоторые аспекты численного решения. Для численного анализа построенных математических моделей воспользуемся методом конечных элементов [12–14]. Будем аппроксимировать область *F* симплексными треугольными конечными элементами.

Зависимость теплофизических свойств материала от температуры аппроксимируем кусочно-линейными функциями.

В связи с зависимостью теплофизических свойств материала от температуры системы алгебраических уравнений, используемые в методе конечных элементов для определения узловых значений температуры, будут нелинейными. Поэтому на каждом временном шаге необходимо организовывать итерационный процесс [15].

При использовании традиционной формулировки метода конечных элементов в начальные моменты времени нестационарного процесса теплопроводности могут возникнуть осцилляции решения в точках конечно-элементной сетки. Эти осцилляции могут быть объяснены проявлением неконсервативности схемы метода конечных элементов для одного элемента при консервативности всей системы в целом [16]. С целью избавления от осцилляций решения применяют процедуру диагонализации матрицы теплоемкостей [10]. Шаг интегрирования по времени выбирается автоматически [17, 18].

В выражения (3) и (15), определяющие соответственно $\tilde{c}(T)$ и $\tilde{c}_S(T,t)$, входит δ -функция. При численном решении задачи ее необходимо сглаживать [6]. Для этого применяются различные методы сглаживания, однако выбор метода не оказывает существенного влияния на результаты расчетов [5]. Более существенное влияние оказывает ширина интервала сглаживания.

Заменим $\delta(u)$ функцией $\delta(u, \Delta)$, отличной от нуля только внутри некоторого интервала сглаживания $[-\Delta, \Delta]$. Интервал сглаживания и вид функции $\delta(u, \Delta)$ определим исходя из условия

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta\left(u, \Delta\right) du = 1.$$

Аппроксимацию $\delta(u, \Delta)$ примем в виде

$$\delta(u, \Delta) = \begin{cases} \frac{1}{2\Delta}, & |u| \leq \Delta; \\ 0, & |u| > \Delta. \end{cases}$$

Тогда выражения для $\tilde{c}(T)$ и $\tilde{c}_{S}(T,t)$ запишем в виде

$$\tilde{c}(T) = c(T) - Q^* \delta(T - T^*, \Delta);$$

$$\tilde{c}_{S}(T,t) = c(T) - Q^{*} \left\{ 1 - \left[1 - \exp\left(-\frac{t-t^{*}}{\tau_{S}}\right) \right] \eta(T^{*} - T) \right\} \delta(T - T^{*}, \Delta).$$

Исследование влияния параметров состояния на развитие процесса затвердевания. Для реализации алгоритма численного решения задачи теплопроводности разработан программный комплекс, позволяющий моделировать процессы теплопроводности, в том числе с учетом фазовых переходов, методом конечных элементов.

Для определения влияния параметров состояния вещества на развитие процесса затвердевания при его численном моделировании проведена серия расчетов. Сначала проведен расчет для простейшей модели затвердевания, в результате чего определено время затвердевания капли t_3 в поставленных условиях: $t_3 = 0,000918083$ с. Затем была проведена серия расчетов для модели с учетом параметров состояния при различных значениях отношения времен релаксации τ_T и τ_S (соответственно термодинамической температуры Φ и параметра порядка χ) к t_3 .

На рис. 4 приведено распределение температуры по оси капли в близкие моменты времени при различных значениях времен релаксации параметров состояния, а в табл. 2 — время затвердевания капли





для модели с учетом параметров состояния при различных значениях времен релаксации этих параметров.

Таблица 2

τ_T/t_3	$ au_S/t_{ m 3} = 10^{-6}$	$ au_S/t_3 = 10^{-3}$	$\tau_S/t_3 = 1$
10^{-6}	0,000931083	0,000969864	0,001015082
10^{-3}	0,001078104	0,001118245	0,001173212
1	0,001224507	0,001278568	0,00133012

Время затвердевания капли для уточненной модели

Проведенные расчеты показали, что на развитие процесса существенное влияние оказывает время релаксации термодинамической температуры. Это подтверждает положение о сильной неравновесности рассматриваемого процесса. В то же время параметр порядка оказывает менее заметное влияние на течение процесса. **Выводы.** Проведено сравнение известной модели теплопроводности и модели с учетом параметров состояния среды. По результатам численного эксперимента проведена оценка влияния параметров состояния среды на течение процесса. Время релаксации параметра Φ оказывает существенное влияние на течение процесса, в то время как время релаксации параметра χ оказывает существенно меньшее влияние на развитие процесса. Поэтому при исследовании высокоинтенсивного процесса теплопроводности, учитывающего фазовый переход в среде, особое внимание следует уделять учету неравновесности рассматриваемого процесса, а конечную скорость фазового перехода необходимо учитывать лишь при больших значениях времени релаксации параметра χ , так как при малых значениях τ_S его влияние на развитие процесса чрезвычайно мало, а учет этого параметра связан с большими вычислительными затратами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. А м о р ф н ы е металлические сплавы / Под ред. Ф.Е. Люборского: Пер. с англ. М.: Металлургия, 1987. 584 с.
- 2. Судзуки К., Фудзимори Х., Хасимото К. Аморфные металлы: Пер. с япон. М.: Металлургия, 1987. 328 с.
- 3. Абрамов А. В., Дерягин Н. Г., Третьяков Д. Н. Применение сверхбыстрого (10²...10³ °C/с) охлаждения раствора-расплава в жидкофазной эпитаксии полупроводников // Физика и техника полупроводников. 1999. Т. 33. Вып. 9. С. 1130–1133.
- Т. 33. Вып. 9. С. 1130–1133.
 4. А в д о н и н Н. А. Математическое описание процессов кристаллизации. Рига: Зинатне, 1980. 180 с.
- 5. В а б и щ е в и ч П. Н. Численные методы решения задач со свободной границей. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. 164 с.
- 6. В абищевич П. Н., Самарский А. А. Вычислительная теплопередача. М.: Едиториал УРСС, 2003. 784 с.
- 7. М е й р м а н о в А. М. Задача Стефана. Новосибирск: Наука, 1986. 240 с.
- 8. Рубинштейн Л. И. Проблема Стефана. Рига: Звайгзне, 1967. 457 с.
- 9. Зарубин В. С., Кувыркин Г. Н. Математические модели термомеханики. М.: Физматлит, 2002. 168 с.
- Кувыркин Г. Н. Термомеханика деформируемого твердого тела при высокоинтенсивном нагружении. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1993. – 142 с.
- 11. Ш е х т е р Р. Вариационный метод в инженерных расчетах. М.: Мир, 1971. 291 с.
- 12. В ласова Е. А., Зарубин В. С., Кувыркин Г. Н. Приближенные методы математической физики. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 700 с.
- 13. З а р у б и н В.С., С е л и в а н о в В.В. Вариационные и численные методы механики сплошной среды. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1993. 360 с.
- 14. 3 е н к е в и ч О. Метод конечных элементов в технике / Пер. с англ. М.: Мир, 1975. 541 с.
- 15. К у в ы р к и н Г. Н., Ш а р о в С. Н. Решение двумерных задач теплопроводности с подвижной внешней границей методом конечных элементов // Изв. вузов. Машиностроение. – 1985. – Вып. 7. – С. 52–56.

- 16. Трощиев В. Е., Шагалиев Р. М. Консервативные узловые схемы методов конечных разностей и конечных элементов для двумерного уравнения теплопроводности // Численные методы механики сплошной среды. – 1984. – Т. 15. – Вып. 4. – С. 131–157.
- 17. К у в ы р к и н Г. Н., П а н и н С. Д., Ц и ц и н А. Г. Особенности численного решения задач нестационарной теплопроводности при высокоинтенсивном нагреве // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1988. – Вып. 5. – С. 162–165.
- 18. О с о б е н н о с т и численного решения задач нестационарной теплопроводности для составных тел переменного объема / В.С. Зарубин, Г.Н. Кувыркин, А.Г. Цицин, С.М. Шаров // Мат. моделир. в науке и техн. Всес. школа-семинар. Тез. докл. Пермь, 1986. С. 144–145.

Статья поступила в редакцию 26.03.2007

Георгий Николаевич Кувыркин родился в 1946 г, окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана в 1970 г. Д-р техн наук, профессор кафедры "Прикладная математика" МГТУ им. Н.Э.Баумана. Автор более 150 научных работ в области термомеханики и термопрочности элементов конструкций.

G. N. Kuvyrkin (b. 1946) graduated from the Bauman Moscow Higher Technical School in 1970. D. Sc. (Eng), professor of "Applied Mathematics" department of the Bauman Moscow State Technical University. Author of 150 publications in the field of thermal mechanics and thermal structural mechanics of construction elements.

Антон Костантинович Лепешкин родился в 1982 г., окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2006 г. Аспирант кафедры "Прикладная математика" МГТУ им. Н.Э. Баумана. Специализируется в области моделирования процессов с фазовыми переходами.

A.K. Lepyoshkin (b. 1982) graduated from the Bauman Moscow State Technical University in 2006. Post-graduate of "Applied Mathematics" department of the Bauman Moscow State Technical University. Specializes in the field of simulation of processes with phase transitions.



"ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА имени Н.Э. БАУМАНА"

Журнал "Вестник МГТУ имени Н.Э. Баумана" в соответствии с постановлением Высшей аттестационной комиссии Федерального агентства по образованию Российской Федерации включен в перечень периодических и научно-технических изданий, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

Журнал издается в трех сериях: "Приборостроение", "Машиностроение", "Естественные науки" с периодичностью 12 номеров в год. Подписку на журнал "Вестник МГТУ имени Н.Э. Баумана" можно оформить через ОАО "Агентство "Роспечать".

Индекс	Наименование серии	Объем выпуска	Подписная цена (руб.)	
		Полугодие	3 мес.	6 мес.
72781	"Машиностроение"	2	250	500
72783	"Приборостроение"	2	250	500
79982	"Естественные науки"	2	250	500

Подписка по каталогу "Газеты, журналы" ОАО "Агентство "Роспечать"

Адрес редакции журнала: 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д.5.

Тел.: (495) 263-62-60; 263-60-45. Факс: (495) 261-45-97.

E-mail: press@bmstu.ru